



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108184306 A

(43)申请公布日 2018.06.19

(21)申请号 201711464714.8

(22)申请日 2017.12.28

(71)申请人 中国电子产品可靠性与环境试验研究所

地址 510610 广东省广州市天河区东莞庄路110号

(72)发明人 邵伟恒 郭远东 王磊 方文啸  
邵鄂 贺致远 张鹏南 恩云飞  
黄云 骆成阳

(74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224  
代理人 陈金普

(51)Int.Cl.

H05K 1/02(2006.01)

G01R 29/14(2006.01)

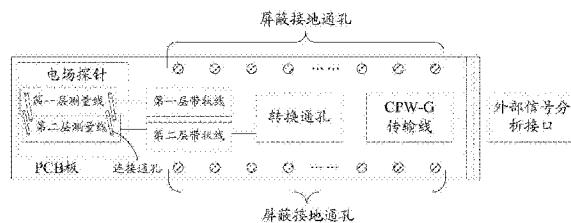
权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54)发明名称

电场无源探头

(57)摘要

本发明涉及一种电场无源探头，包括设有若干屏蔽接地通孔的PCB板；该PCB板包括电场探针、带状线、CPW-G传输线，以及转换通孔；电场探针包括第一层测量线、第二层测量线以及若干个连接在第一层测量线与第二层测量线之间的连接通孔；电场探针的多层测量结构对电场进行高效探测，根据电场线的变化形成射频信号，经两条带状线、转换通孔以及CPW-G传输线的传输结构设计，将低损耗，低反射的射频信号传输出去；本发明实施例电场无源探头，能够提高探测电场分布的效率，保证传输阻抗匹配，可实现对待测电路板(包括板上的集成电路)电场分布的高效测量。



1. 一种电场无源探头，其特征在于，包括设有若干屏蔽接地通孔的PCB板；

所述PCB板包括在相应布线层布线的电场探针、第一层带状线、第二层带状线、CPW-G传输线以及转换通孔；

所述电场探针包括第一层测量线、第二层测量线以及若干个连接在所述第一层测量线与所述第二层测量线之间的连接通孔；

所述第一层带状线的第一端连接所述第一层测量线，第二端通过所述转换通孔的导电孔壁连接所述CPW-G传输线的第一端；所述第二层带状线的第一端连接所述第二层测量线，第二端通过所述转换通孔的导电孔壁连接所述CPW-G传输线的第一端；所述CPW-G传输线的第二端连接外部信号分析接口。

2. 根据权利要求1所述的电场无源探头，其特征在于，

所述转换通孔包括中心通孔以及若干个以预设距离环绕所述中心通孔、用于屏蔽信号干扰的环绕通孔；

所述带状线的第二端通过所述中心通孔的导电孔壁连接所述CPW-G传输线的第一端。

3. 根据权利要求2所述的电场无源探头，其特征在于，

各所述布线层分别为依次堆叠的第一接地层、第一信号层、第二信号层以及第二接地层。

4. 根据权利要求3所述的电场无源探头，其特征在于，

所述第一层带状线的导体带布线在所述第一信号层，第一接地金属带布线在所述第一接地层，第二接地金属带布线在所述第二接地层；

所述第二层带状线的导体带布线在所述第二信号层，第一接地金属带布线在所述第一接地层，第二接地金属带布线在所述第二接地层。

5. 根据权利要求4所述的电场无源探头，其特征在于，

所述第一层测量线布线在所述第一信号层；所述第一层测量线包括第一中间段以及设于所述第一中间段两端的端点；

所述第二层测量线布线在所述第二信号层；所述第二层测量线包括第二中间段以及设于所述第二中间段两端的端点；

所述第一层带状线的第一端以预设夹角连接所述第一中间段；

所述第二层带状线的第一端以所述预设夹角连接所述第二中间段。

6. 根据权利要求5所述的电场无源探头，其特征在于，

所述预设夹角为90°。

7. 根据权利要求6所述的电场无源探头，其特征在于，

所述CPW-G传输线的中心导体带、接地导带布线在所述第一接地层，金属接地层布线在所述第一信号层。

8. 根据权利要求3至7任意一项所述的电场无源探头，其特征在于，

所述电场探针还包括布线在所述第一接地层的第三层测量线以及布线在所述第二接地层的第四层测量线；

所述连接通孔用于连通所述第一层测量线、所述第二层测量线、所述第三层测量线以及所述第四层测量线。

9. 根据权利要求8所述的电场无源探头，其特征在于，

所述PCB板为FR4基板材料的电路板；

或

所述PCB板为碳氢化合物陶瓷基板材料的电路板。

10. 根据权利要求8所述的电场无源探头，其特征在于，

所述PCB板为LTCC工艺制备的电路板。

## 电场无源探头

### 技术领域

[0001] 本发明涉及电磁检测技术领域,特别是涉及一种电场无源探头。

### 背景技术

[0002] 随着科技的发展,电子设备变得更加小型化、高频化和高密度,导致产品的电磁可靠性问题变得更加严重。基于近场测量的干扰图像重构是现今处理EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性)设计问题最有效的方法。

[0003] 在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:在电子产品工作时,辐射源会发出电磁干扰,传统电场探头对电场分布的测量效率低。

### 发明内容

[0004] 基于此,有必要针对传统技术的电场探头探测效率低的问题,提供一种电场无源探头。

[0005] 为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种电场无源探头,包括设有若干屏蔽接地通孔的PCB板(Printed Circuit Board,印制电路板);

[0006] PCB板包括在相应布线层布线的电场探针、带状线、CPW-G(Coplanar Waveguide Ground,接地共面波导)传输线以及转换通孔;

[0007] 电场探针包括第一层测量线、第二层测量线以及若干个连接在第一层测量线与第二层测量线之间的连接通孔;

[0008] 第一层带状线的第一端连接第一层测量线,第二端通过转换通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端;第二层带状线的第一端连接第二层测量线,第二端通过转换通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端;CPW-G传输线的第二端连接外部信号分析接口。

[0009] 在其中一个实施例中,转换通孔包括中心通孔以及若干个以预设距离环绕中心通孔、用于屏蔽信号干扰的环绕通孔;

[0010] 带状线的第二端通过中心通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端。

[0011] 在其中一个实施例中,各布线层分别为依次堆叠的第一接地层、第一信号层、第二信号层以及第二接地层。

[0012] 在其中一个实施例中,第一层带状线的导体带布线在第一信号层,第一接地金属带布线在第一接地层,第二接地金属带布线在第二接地层;

[0013] 第二层带状线的导体带布线在第二信号层,第一接地金属带布线在第一接地层,第二接地金属带布线在第二接地层。

[0014] 在其中一个实施例中,第一层测量线布线在第一信号层;第一层测量线包括第一中间段以及设于第一中间段两端的端点;

[0015] 第二层测量线布线在第二信号层;第二层测量线包括第二中间段以及设于第二中间段两端的端点;

[0016] 第一层带状线的第一端以预设夹角连接第一中间段;

- [0017] 第二层带状线的第一端以预设夹角连接第二中间段。
- [0018] 在其中一个实施例中,预设夹角为90°。
- [0019] 在其中一个实施例中,CPW-G传输线的中心导体带、接地导带布线在第一接地层,金属接地层布线在第一信号层。
- [0020] 在其中一个实施例中,电场探针还包括布线在第一接地层的第三层测量线以及布线在第二接地层的第四层测量线;
- [0021] 连接通孔连接用于连通第一层测量线、第二层测量线、第三层测量线以及第四层测量线。
- [0022] 在其中一个实施例中,PCB板为FR4基板材料的电路板;
- [0023] 或
- [0024] PCB板为碳氢化合物陶瓷基板材料的电路板。
- [0025] 在其中一个实施例中,PCB板为LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic, 低温共烧陶瓷) 工艺制备的电路板。
- [0026] 上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
- [0027] 电场探针的多层测量结构对电场进行高效探测,根据电场线的变化形成射频信号,经两条带状线、转换通孔以及CPW-G传输线的传输结构设计,将低损耗,低反射的射频信号传输出去;本发明实施例电场无源探头,能够提高探测电场分布的效率,保证传输阻抗匹配,可实现对待测电路板(包括板上的集成电路)电场分布的高效测量。

## 附图说明

- [0028] 通过附图中所示的本发明的优选实施例的更具体说明,本发明的上述及其它目的、特征和优势将变得更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分,且并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。
- [0029] 图1为本发明电场无源探头实施例1的结构示意图;
- [0030] 图2为本发明电场无源探头实施例的带状线的结构示意图;
- [0031] 图3为本发明电场无源探头实施例的CPW-G传输线的结构示意图;
- [0032] 图4为本发明电场无源探头实施例的转换通孔的结构示意图;
- [0033] 图5为本发明电场无源探头实施例的第一接地层的结构示意图;
- [0034] 图6为本发明电场无源探头实施例的第一信号层的结构示意图;
- [0035] 图7为本发明电场无源探头实施例的第二信号层的结构示意图;
- [0036] 图8为本发明电场无源探头实施例的第二接地层的结构示意图;
- [0037] 图9为本发明电场无源探头实施例的电场探针在第一信号层的结构示意图;
- [0038] 图10为本发明电场无源探头实施例的电场探针在第二信号层的结构示意图;
- [0039] 图11为本发明电场无源探头实施例的第二结构示意图;
- [0040] 图12为本发明电场无源探头实施例的安装孔的结构示意图;
- [0041] 图13为本发明电场无源探头的示例的厚度方向结构示意图。

## 具体实施方式

- [0042] 为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的首选实施例。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。

[0043] 需要说明的是，当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体，或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“布线”、“第一端”、“第二端”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0044] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0045] 随着科技的发展，电子设备变得更加小型化、高频化和高密度，导致产品的电磁可靠性问题变得更加严重。基于近场测量的干扰图像重构是现今处理EMC设计问题最有效的方法。在电子产品工作时，辐射源会发出电磁干扰，而近场探头是近场扫描的关键，同时也是解决电磁可靠性问题必不可少的工具之一。

[0046] 目前，针对电场探头的设计主要存在的问题包括电场探测效率低，而良好的探测结构和传输结构是解决此类问题的关键。

[0047] 为此，本发明实施例提供一种电场无源探头，如图1所示，图1为本发明电场无源探头实施例1的结构示意图，包括：设有若干屏蔽接地通孔的PCB板；

[0048] PCB板包括在相应布线层布线的电场探针、带状线、CPW-G传输线以及转换通孔；

[0049] 电场探针包括第一层测量线、第二层测量线以及若干个连接在第一层测量线与第二层测量线之间的连接通孔；

[0050] 第一层带状线的第一端连接第一层测量线，第二端通过转换通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端；第二层带状线的第一端连接第二层测量线，第二端通过转换通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端；CPW-G传输线的第二端连接外部信号分析接口。

[0051] 具体而言，电场探针的多层测量结构可对电场进行高效探测，根据电场线的变化形成射频信号；由两条带状线、转换通孔、CPW-G传输线形成的信号传输结构可将射频信号以50欧阻抗的形式传输出去，保证传输过程中信号的低损耗、低反射，可实现高效率的电场测量；利用该高效率的电场无源探头进行射频电场测量时，可将该探头通过外部信号分析接口（如微波高频连接器）连接到频谱分析仪的输入端，进行射频信号的测量；

[0052] 需要说明的是，电场探针的多层结构不受金属接地层的覆盖屏蔽，可提高对电场的探测效率，根据电场线的变化形成射频信号，再通过信号传输结构将信号传输至外部分析仪器；具体的，电场探针的结构可为双层结构，通过连接通孔的导电孔壁可实现层间的导通；进一步的，电场探针的结构还可为四层结构；优选的，电场探针的结构可为对称的双层结构或四层结构；

[0053] 参见图2，图2为本发明电场无源探头实施例的带状线的结构示意图，带状线可由两块接地金属带与中间一块宽度 $\omega$ 、厚度t的矩形截面导体带构成；由于两边都有接地金属带，因此，其阻抗容易控制，同时屏蔽较好；双带状线的传输设计可提高传输效率；优选的，双带状线可呈对称结构，增强探头的对称性，进而加快对电场分布的探测；具体的，带状线的阻抗可控制在单端100欧，共模阻抗50欧。

[0054] CPW-G传输线可由介质基片、介质基片上表面的三条导带和介质基片下表面的金

属接地层组成；其结构可如图3所示，图3为本发明电场无源探头实施例的CPW-G传输线的结构示意图，中间为薄的中心导体带，两侧平行中心导体带且与中心导体带距离很近的为接地导带；中心导体带与接地导带之间的小间距可实现电路的低阻抗，且通过调节该间距可以改变CPW-G的传输阻抗；接地导带的金属面是半无限的，但在实际加工中其面积都是有限的；介质基片上表面的接地导带通过金属填充过孔和介质基片下表面的金属接地层相连接，实现一致的接地性能；由于增强的接地结构，可以降低接地平面的阻抗，有助于CPW-G的阻抗设计和射频信号的传输，可将射频信号以50欧阻抗的形式传输出去。

[0055] 外部信号分析接口可用于连接外部信号分析仪器；优选的，可焊接SMA (Sma11 A Type, 微波高频连接器) 连接器；具体的，信号分析仪器可包括示波器、频谱分析仪器等；采集的信号经过数据处理后，可进行干扰图像重构。

[0056] 本发明实施例提及的通孔是穿过整个印制电路板的孔，可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔；其孔壁圆柱面上可用化学沉积的方法镀上一层金属，用以连通中间各层需要连通的铜箔，可以起到电气连接、固定或定位器件的作用；屏蔽接地通孔连接接地层，可用于抑制干扰，具体的，可连接PCB板顶层与底层的接地层；转换通孔，可用于将带状线传输结构转换为CPW-G传输线结构，通过导电孔壁实现带状线的导体带与CPW-G传输线的中心导体带之间的导通，并保证传输阻抗匹配，抑制信号衰减、降低传输谐振；探测部分测量线的连接通孔可用于实现电场探针中各测量线的导通，提高电场探测效率；具体的，连接通孔数量可为1个、3个、5个等。

[0057] 本发明实施例提供的电场无源探头可包括探测射频电场的近场探测部分以及信号传输部分；近场探测部分可包括电场探针，该电场探针的多层测量结构对电场进行探测，根据电场线的变化形成射频信号；信号传输部分可包括两条带状线、转换通孔以及传输线(如CPW-G传输线)，通过合理的结构设计，可将射频信号以50欧阻抗的形式传输出去，传输过程保证信号的低损耗，低反射；该探头保证传输阻抗匹配、并抑制信号衰减以及传输谐振，提高电场探测效率，可实现对待测电路板(包括板上的集成电路)的高效测量；优选的，电场探针可为对称的多层测量结构，两条带状线可为对称分布，电场无源探头相对于上下两层是对称的，增强探头的对称性，可加快对电场分布的探测；提高探头的探测效率时，会降低其探测频率，因此，可通过选择合适的PCB基板材料来降低对探测频率的影响；

[0058] 具体的，该探头的PCB板的介质基片可采用高频基板材料；优选的，介质基片可采用FR4材料、碳氢化合物陶瓷材料(如Rogers 4350B)等，或采用LTCC工艺制备该PCB板；

[0059] 进一步的，该探头的结构可采用不同的尺寸，其外接连接器可采用不同的类型；通过该探头可得到电场强度Ez，通过计算和校准可以得到电场信号大小；通过扫描已知微带线的宽度，可标定该探头的空间分辨率；

[0060] 具体的，可用网络分析仪和微带线搭建电场无源探头校准系统；校准用的微带线可被认为是一个可用来发射标准场的外部标准件；该标准件可产生一定的射频电场，探头对该标准件进行扫描，可以得到空间分辨率；具体的扫描方法包括：用探头在不同的位置进行探测，探测出场强大小，绘制不同位置场强大小随位置的关系图，进而得出空间分辨率；通过该校准系统及扫描方法，可对电场无源探头的测量结果进行探测校准。

[0061] 在一个具体的实施例中，参见图4，图4为本发明电场无源探头实施例的转换通孔的结构示意图，转换通孔包括中心通孔以及若干个以预设距离环绕中心通孔、用于屏蔽信

号干扰的环绕通孔；

[0062] 带状线的第二端通过中心通孔的导电孔壁连接CPW-G传输线的第一端。

[0063] 具体而言，中心通孔可用于将带状线传输结构转换为CPW-G传输线结构、保证传输阻抗匹配、抑制传输谐振；而环绕通孔可用于抑制信号衰减；

[0064] 需要说明的是，中心通孔通过导电孔壁实现带状线的导体带与CPW-G传输线的中心导体带之间的导通；

[0065] 环绕通孔环绕中心通孔，位于中心通孔的预设距离内，连接PCB板的接地层，可保证传输阻抗匹配，抑制传输谐振；环绕通孔的个数以及中心通孔的预设距离可根据探头的结构、传输结构的尺寸、基板的介质基片厚度等参数进行调整；

[0066] 通过转换通孔的合理结构设计，本发明实施例的电场无源探头可将射频信号以50欧阻抗的形式传输出去，传输过程保证信号的低损耗，低反射；该转换通孔的结构保证探头的传输阻抗匹配、并抑制信号衰减以及传输谐振，提高电场探测效率。

[0067] 优选的，在一个具体的实施例中，如图4所示，环绕通孔的数量为六个。

[0068] 具体而言，环绕通孔的数量可为六个；六个环绕通孔位于中心通孔的预设距离内，可补偿中心通孔引起的阻抗失配，保证传输阻抗是50欧，提高探头的传输效率。

[0069] 在一个具体的实施例中，各布线层分别为依次堆叠的第一接地层、第一信号层、第二信号层以及第二接地层。参见图5至8，图5为本发明电场无源探头实施例的第一接地层的结构示意图，图6为本发明电场无源探头实施例的第一信号层的结构示意图，图7为本发明电场无源探头实施例的第二信号层的结构示意图，图8为本发明电场无源探头实施例的第二接地层的结构示意图；

[0070] 具体而言，PCB板可包括依次堆叠的第一布线层、第二布线层、第三布线层以及第四布线层；第一布线层（可在图5中的阴影部分布设接地金属）和第四布线层（可在图8中的阴影部分布设接地金属）为接地层，第二布线层为第一信号层（可在图6中的阴影部分布设接地金属），第三布线层为第二信号层；

[0071] 需要说明的是，接地层可用于屏蔽干扰；第一信号层可用于组成CPW-G结构以及进行信号传输；第二信号层可用于信号传输；

[0072] 具体的，本发明实施例可采用四层PCB板或多层PCB板。

[0073] 在一个具体的实施例中，参见图5-8，第一层带状线的导体带布线在第一信号层，第一接地金属带布线在第一接地层，第二接地金属带布线在第二接地层；

[0074] 第二层带状线的导体带布线在第二信号层，第一接地金属带布线在第一接地层，第二接地金属带布线在第二接地层。

[0075] 具体而言，带状线可由两块接地金属带与中间一块导体带构成；具体的，带状线的导体带可布线在PCB板的第一信号层以及第二信号层上，可用于传输信号；带状线的接地金属带分别位于PCB板的第一接地层、第二接地层，可用于屏蔽干扰、控制带状线导体带的传输阻抗；具体的，带状线的阻抗可控制在单端100欧，共模阻抗50欧。

[0076] 需要说明的是，两条带状线的传输结构可有效提高信号传输效率以及增强探头的对称性；该传输结构与多层测量结构的电场探头结构，可保证传输阻抗匹配、并抑制信号衰减以及传输谐振，提高电场探测效率。

[0077] 在一个具体的实施例中，如图6、7、9、10所示，图9为本发明电场无源探头实施例的

电场探针在第一信号层的结构示意图,图10为本发明电场无源探头实施例的电场探针在第二信号层的结构示意图,第一层测量线布线在第一信号层;第一层测量线包括第一中间段以及设于第一中间段两端的端点;

[0078] 第二层测量线布线在第二信号层;第二层测量线包括第二中间段以及设于第二中间段两端的端点;

[0079] 第一层带状线的第一端以预设夹角连接第一中间段;

[0080] 第二层带状线的第一端以预设夹角连接第二中间段。

[0081] 具体而言,电场探针不受接地金属层屏蔽,的第一层测量线布线在第一信号层,第二层测量线布线在第二信号层,可根据电场线的变化形成射频信号,再通过信号传输结构将信号传输至外部分析仪器;具体的,带状线可以预设夹角连接测量层的中间段;

[0082] 需要说明的是,电场探针的多层结构不受金属接地层的覆盖屏蔽,可提高对电场的探测效率;预设夹角可为带状线与测量线的中间段形成的夹角,可根据电场无源探头的实际需要进行设置;优选的,电场探针的为对称的多层结构。

[0083] 优选的,带状线可与测量线的中间段垂直连接,形成90°的预设夹角。

[0084] 在一个具体的实施例中,如图6、7、9、10所示,预设夹角为90°。

[0085] 具体而言,第一层带状线可与第一层测量线的中间段垂直连接,形成T型的连接结构;第二层带状线可与第二层测量线的中间段垂直连接,形成T型的连接结构;双层的探测结构以及双层的传输结构可有效提高电场探测效率。

[0086] 在一个具体的实施例中,参见图3、5、6,CPW-G传输线的中心导体带、接地导带布线在第一接地层,金属接地层布线在第一信号层。

[0087] 具体而言,CPW-G传输线可由介质基片、介质基片上表面的三条导带和介质基片下表面的金属接地层组成;具体的,CPW-G传输线的中心导体带及位于该中心导体带两侧的接地导带可布线在第一接地层,金属接地层可布线在与第一接地层相邻的第一信号层,用于增强的接地结构,使CPW-G传输线可具有更宽的有效带宽和更大的阻抗范围;

[0088] 需要说明的是,CPW-G传输线的中心导体带为薄的中心导体带,两侧平行于中心导体带且与中心导体带距离很近的为接地导带;中心导体带与接地导带之间的小间距可实现电路的低阻抗,且通过调节该间距可以改变电路的阻抗;接地导带的金属面是半无限的,但在实际加工中其面积都是有限的;第一接地层的接地导带通过金属填充过孔和第一信号层的金属接地层相连接,实现一致的接地性能。

[0089] 在一个具体的实施例中,参见图5、8、11,图11为本发明电场无源探头实施例的第二结构示意图,电场探针还包括布线在第一接地层的第三层测量线以及布线在第二接地层的第四层测量线;

[0090] 连接通孔用于连通第一层测量线、第二层测量线、第三层测量线以及第四层测量线。

[0091] 具体而言,电场探针还可包括第三层测量线以及第四层测量线;第一层测量线、第二层测量线、第三层测量线以及第四层测量线通过连接通孔实现导通;多层的测量线可进一步提高电场探测的效率。

[0092] 在一个具体的实施例中,如图12所示,图12为本发明电场无源探头实施例的安装孔的结构示意图,PCB板还包括用于连接外部三维联动探测设备的安装孔。

[0093] 具体而言,电场无源探头的PCB板还设有安装孔,可用于将探头安装在外部三维联动探测设备上;电场无源探头可通过三维联动探测设备的控制,对待测电路板进行高效地测量。

[0094] 为提高电场无源探头的探测带宽,其PCB板可采用高频基板材料;

[0095] 优选的,在一个具体的实施例中,PCB板为FR4基板材料的电路板;

[0096] 或

[0097] 参见图12,PCB板为碳氢化合物陶瓷基板材料的电路板。

[0098] 具体而言,对于高频电场探测,可采用FR4基板材料(如,玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的电路板;具体的,FR4基板材料其耐热可到300℃左右,工作频率可达到几个GHz,介电常数可为4.3左右;

[0099] 可选的,电场无源探头还可以采用碳氢化合物陶瓷基板材料(如Rogers4350B)的电路板;具体的,如,Rogers 4系列的基板材料,其介电常数可为3.5左右,耗散因数可小于0.004;

[0100] 需要说明的是,高频基板材料的基板特性可包括:介电常数必须小而且相对稳定;其介质损耗必须小,由于介质损耗影响到信号传输的品质,介质损耗越小,信号损耗也越小;吸水性要低、吸水性高就会在受潮时影响介电常数与介质损耗;耐热性、抗化学性、冲击强度、剥离强度等亦必须良好;使用高频基板材料的电路板,可保证传输阻抗匹配、并抑制信号衰减以及传输谐振,保证电场探测效率。

[0101] 在一个具体的实施例中,PCB板为LTCC工艺制备的电路板。

[0102] 具体而言,电场无源探头可采用LTCC工艺制备的电路板;

[0103] 需要说明的是,LTCC的特点包括:陶瓷材料具有优良的高频、高速传输以及宽通带的特性;根据配料的不同,LTCC材料的介电常数可以在很大范围内变动,配合使用高电导率的金属材料作为导体材料,可提高电路系统的品质因数,增加了电路设计的灵活性;比普通PCB电路基板更优良的热传导性,极大地优化了电子设备的散热设计,可靠性高;与其他多层布线技术具有良好的兼容性,例如将LTCC与薄膜布线技术结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层基板;

[0104] 采用LTCC工艺制备的电路板,可保证传输阻抗匹配、并抑制信号衰减以及传输谐振,保证电场探测效率。

[0105] 为便于理解本发明电场无源探头的结构设计,下面以Rogers 4350B基板材料制备的一个探头作为示例进行说明,如图12、13所示,图13为本发明电场无源探头的示例的厚度方向结构示意图,其中,其中第一层铜(对应上述第一布线层、第一接地层)的厚度可为35μm(微米);第一介质基片厚度可为16.6mil(毫英寸);第二层铜(对应上述第二布线层、第一信号层)的厚度可为35μm;绝缘薄片厚度为4mil;第三层铜(对应上述第三布线层、第二信号层)的厚度可为35μm;第二介质基片厚度可为10mil;第四铜层(对应上述第四布线层、第二接地层)厚度可为35μm;处于第二铜层的第一层带状线的导体带长度可为79.9mm(毫米),宽度可为12.5mil,厚度可为35μm;处于第三铜层的第二层带状线的导体带长度可为79.9mm(毫米),宽度可为12.5mil,厚度可为35μm;处于第一铜层的CPW-G传输线的中心导体带的长度可为6.35mm,宽度可为0.72mm,厚度可为35μm;处于第二铜层的CPW-G传输线的金属接地层的厚度可为35μm;CPW-G传输线的介质基片可为第一介质基片,厚度可为16.6mil。

[0106] 本发明实施例提供了一种电场无源探头,包括设有若干屏蔽接地通孔的PCB板;该PCB板包括多层测量结构的电场探针、两条带状线、CPW-G传输线,以及用于匹配带状线的传输阻抗与CPW-G传输线的传输阻抗的转换通孔;电场探针的多层测量结构对电场进行高效探测,根据电场线的变化形成射频信号,经两条带状线、转换通孔以及CPW-G传输线的传输结构设计,将低损耗,低反射的射频信号高效传输出去;该探头保证传输阻抗匹配,并抑制信号衰减以及传输谐振,具有较高的探测效率,可对待测电路板(包括板上的集成电路)进行高效测量;

[0107] 通过合理的结构设计,可将射频信号以50欧阻抗的形式传输出去,传输过程保证信号的低损耗,低反射。

[0108] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0109] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

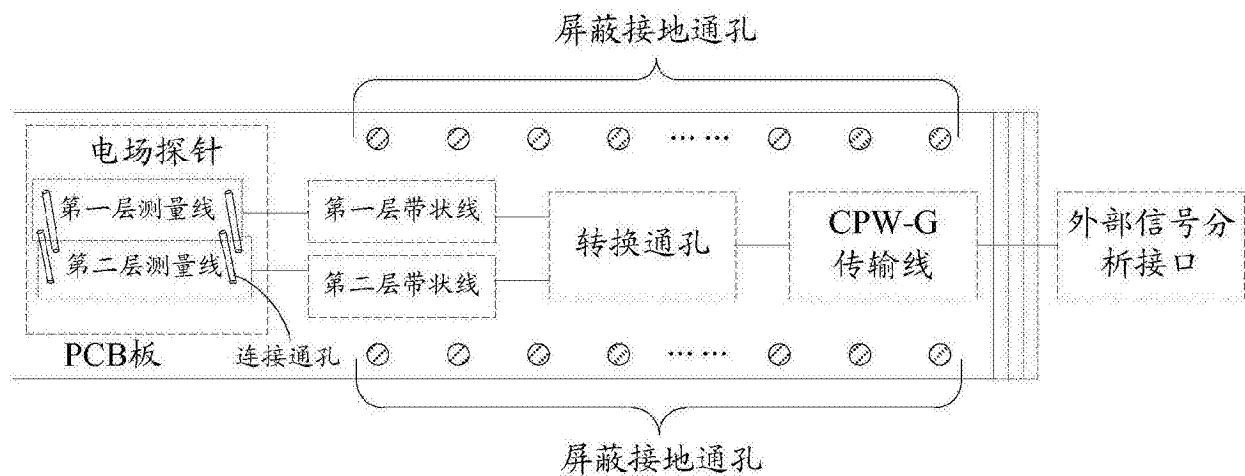


图1

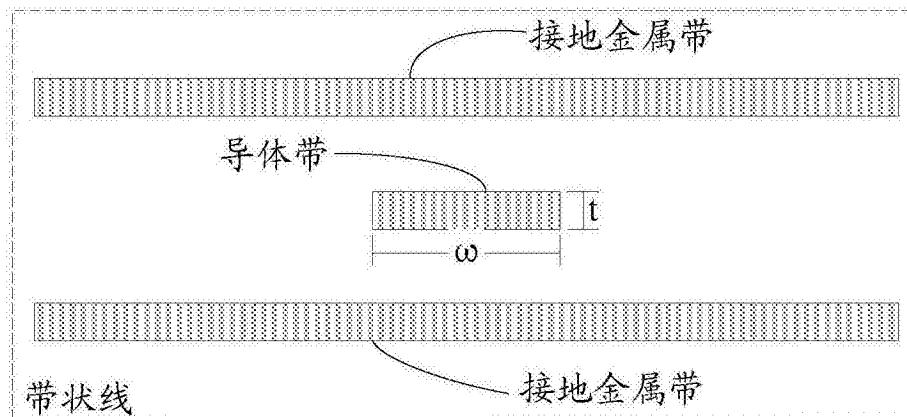


图2

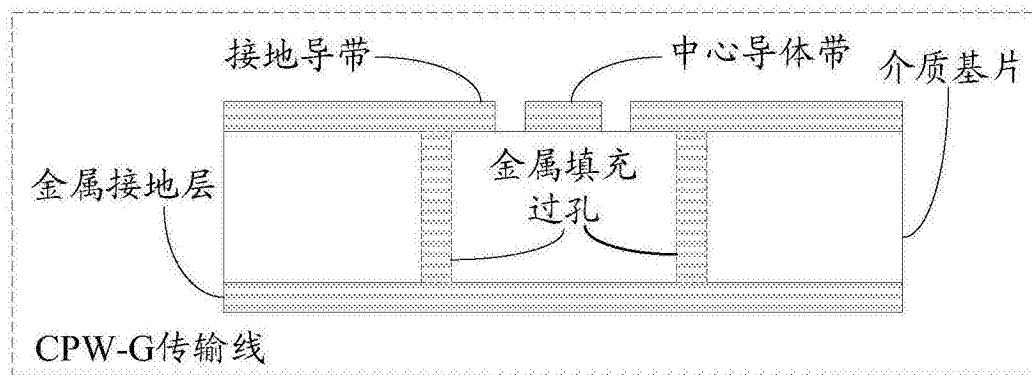


图3

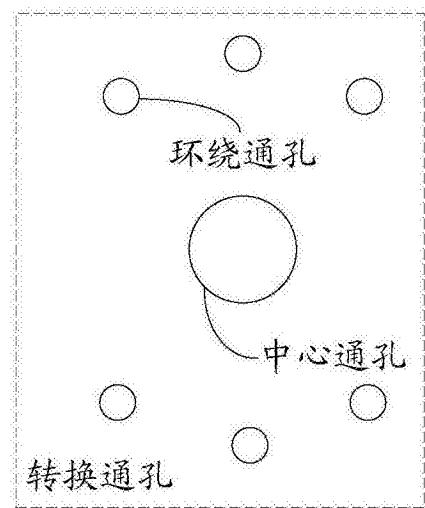


图4

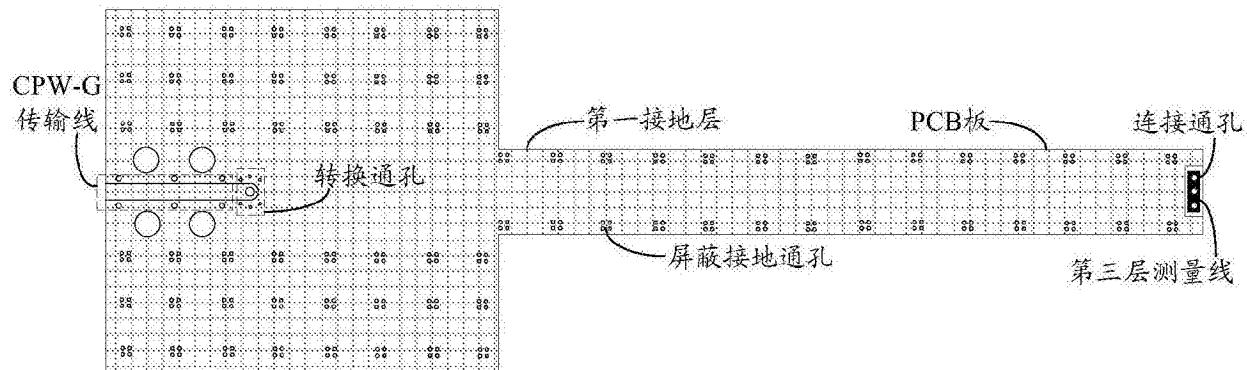


图5

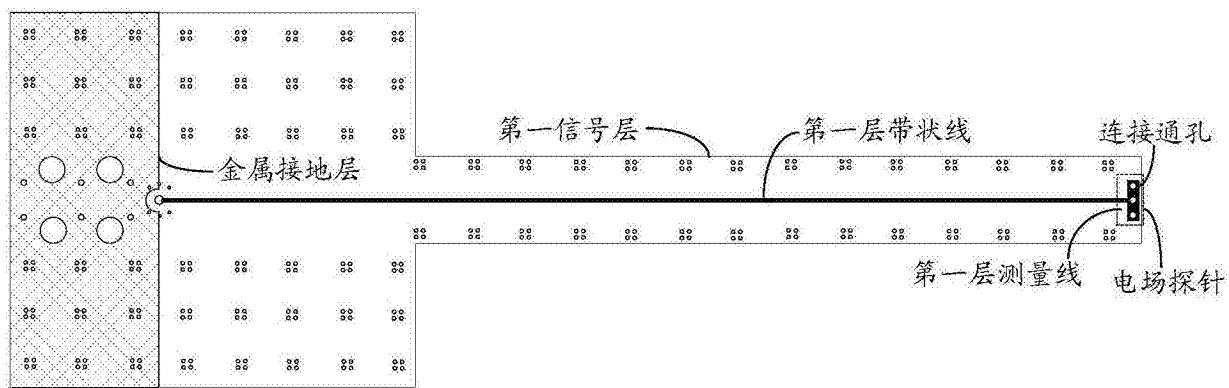


图6

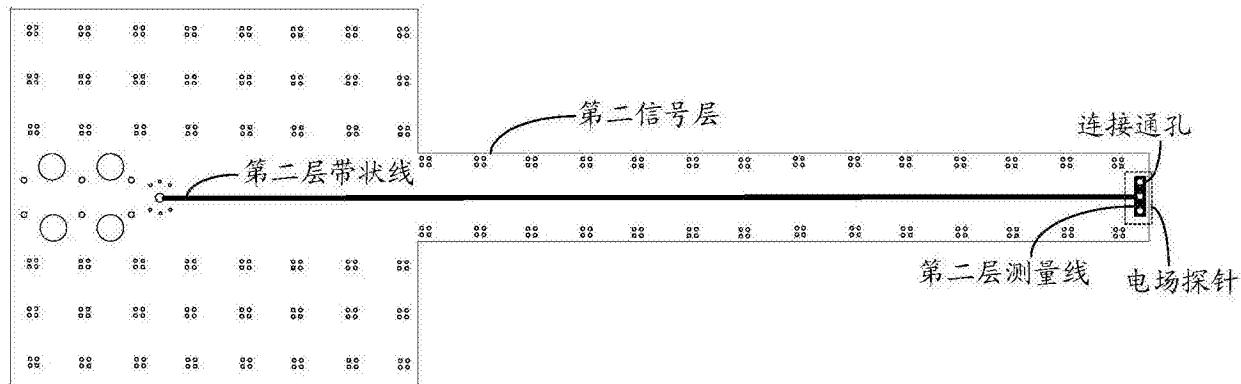


图7

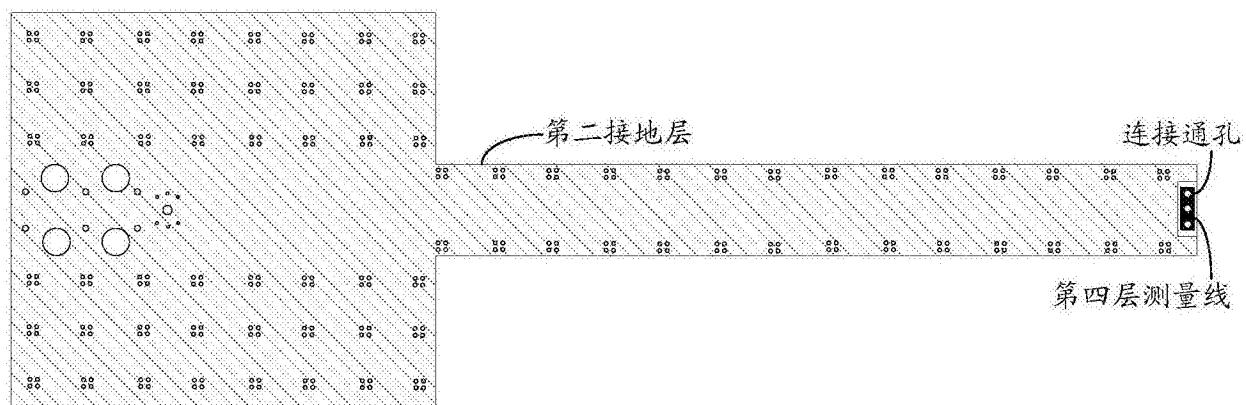


图8

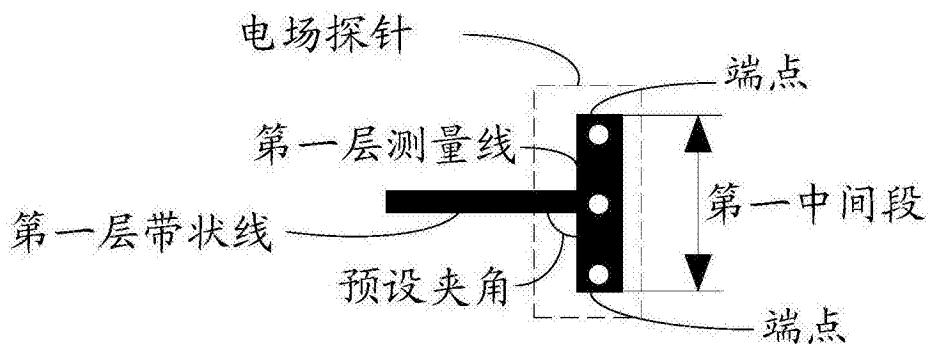


图9

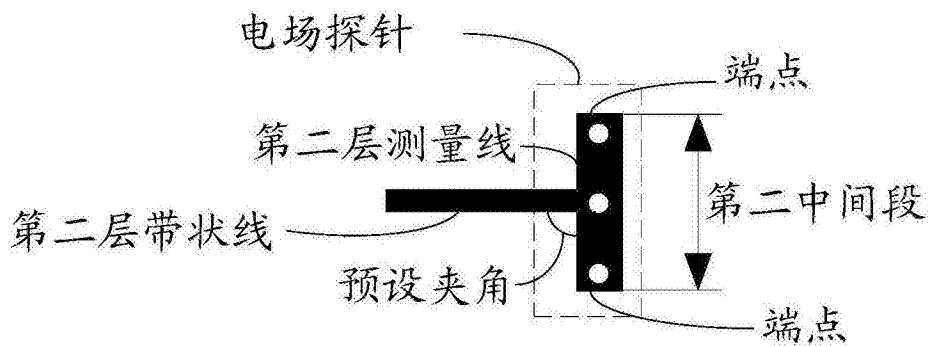


图10

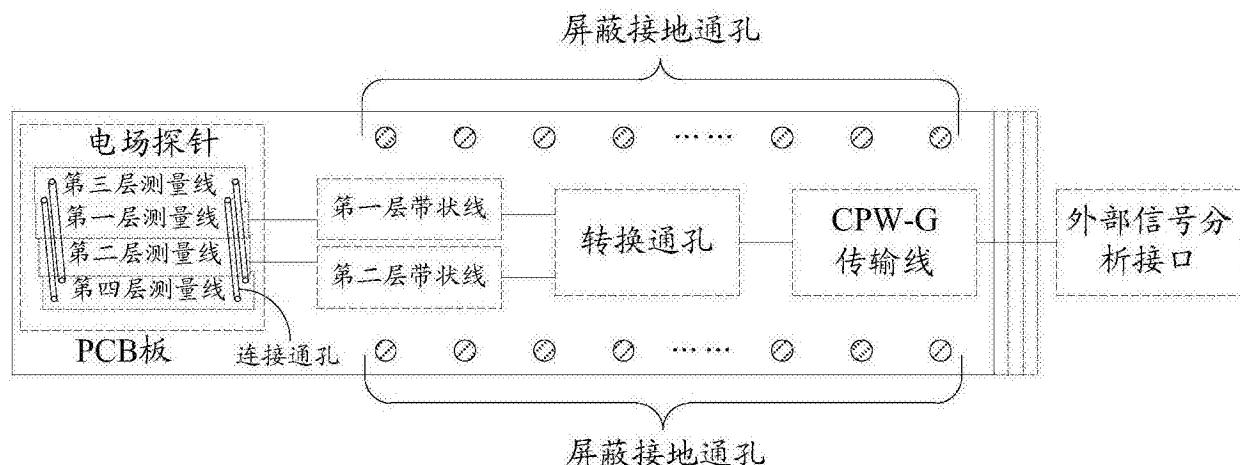


图11



图12

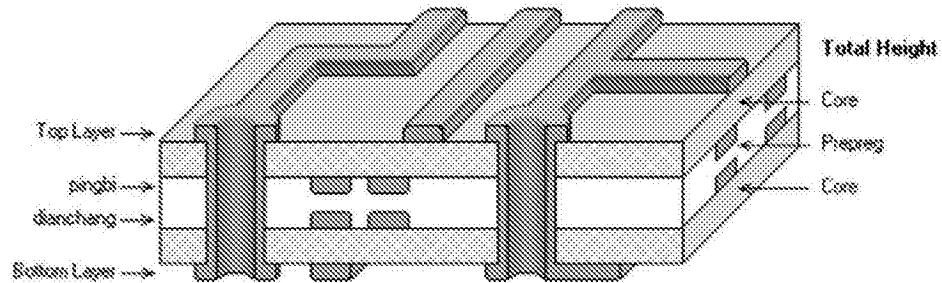


图13